	Contenido	iiixx
	Batería secundaria	ī7·4
	Baterías de reserva	17-4
17.2	Características importantes de baterías primarias comer-	
	ciales	17-6
	Tipos básicos	17-6
	Polarización de celdas secas	17-6
	Datos de comportamiento	17-9
	Requisitos del American National Standards Institute	
	(ANSI)	17-11
	Vida de almacenamiento	17-11
	Baterías alcalinas	17-13
	Baterías secas de mercurio	17-15
	Baterías secas de magnesio	17-18
17.3	Características importantes de los tipos secundarios co-	
	merciales	17-20
	Batería de plomo-ácido	17-20
	Baterías de níquel-cadmio	17-23
	Batería de plata-zinc	17-26
17.4	Mantenimiento	17-29
	Mantenimiento de la batería de plomo-ácido	17-30
	Unidades selladas	17.31
	Carga de baterías de níquel-cadmio	17-31
	Carga en las baterías de plata-zinc	17-32
17.5	Tipos especiales	17-33
	Baterías de magnesio	17-34
	Baterías orgánicas despolarizadas	17.35
	Baterías de cloruro cúprico-magnesio	17.35
	Baterías de cloruro de plata-magnesio	17-35
	Baterías de aire despolarizado	17-36
	Baterías de aire-zinc	17-36
17.6	Celdas de combustible	17.37
	ТОМО	
	3	
MICF	ROPROCESADORES Y MICROCOMPUTADORAS	

18.

18.1	Introducción	18-1
18.2	Transporte de palabras digitales	18-1
18.3	Introducción a los sistemas de microprocesadores	18-4
	Microcomputadoras	18-6
18.4	El microprocesador 8085	18-7
	Registros	18.8
	Apuntador de pila	18-9
	Contador del programa	18-9
	Unidad aritmética y lógica	18-9
	Registro de direcciones incrementador-decrementador	18-9

19.

	Registro de instrucciones y decodificador	18-9
	Temporización y control	18-10
	Control de interrupción	18-10
	Control serie de I/O	18-11
	Sistema básico de temporización	18-11
	Multiplexado	18-12
	Tipos de direccionamiento	18-14
18.5	Conjunto de instrucciones del 8085	18-15
	Grupo de transferencia de datos	18-16
	Grupo de aritmética y lógica	18-17
	Grupo de control de bifurcación	18-21
	Grupo de control de la máquina, pila e I/O	18-22
18.6	Software, escritura de un programa	18-23
	Pasos en la escritura de un programa	18-23
	Subrutinas	18-25
18.7	Dispositivos de apoyo	18-26
	Decodificadores	18-26
	Puertos de I/O	18-26
	Interfaz periférica programable (PPI)	18-27
	Otros dispositivos de apoyo	18-28
18.8	Panorama de algunos microprocesadores	18-28
	Direccionamiento extendido	18-28
	Direccionamiento implicado	18-29
	Direccionamiento del acumulador	18-29
	Direccionamiento indexado	18-29
	Direccionamiento relativo	18-29
	Comparación de microprocesadores	18-29
	Intel 8080	18-29
	Z80	18-29
	6800	18-30
	6502	18-31
18.9	Resumen	18-32
ANAL FIRM	IZADORES LÓGICOS, PROBADORES LÓGICOS Y	Y ANÁLISIS DE
19.1	Introducción a los analizadores lógicos	19-1
	Repaso de circuitos digitales	19-1
19.3	Tipos de fallas en sistemas digitales	19-3
	Fallas por Hardware	19-4
	Sin dato	19-4
	Glitches	19-4
	Espigas	19-4
	Carreras	19.5
	Errores de temporización	19-5
	Ondulaciones	19-5
	Nivel erróneo	19-5

Separador de datos o de direcciones

18.9

	Cont	enido XXV
	Fallas de Software	19-6
	Instrucciones erróneas	19-6
	Fallas latentes	19-6
	Fallas de temporización	19-7
	Defectos de memoria	19-7
10.4	Requisitos de un analizador lógico	19.7
	Principios básicos del analizador lógico	19-8
19.5	Memoria	19-8
	Función de disparo	19-9
	Adquisición de datos	19-10
	Visualización	
10.0	·	19-10
19.6	Principales funciones de un analizador lógico	19-12
	Adquisición de datos	19-12
	Reloj	19-12
	Datos de entrada	19-13
	Tiempos de retención y establecimiento	19-13
	Relojes calificadores	19-14
	Función de inicio	19-16
	Función de disparo	19-16
	Disparo manual	19.16
	Disparo interno	19-16
	Disparo externo	19-18
	Disparo retrasado	19-18
	Visualización	19-22
	Muestreo síncrono y asíncrono	19-24
10.7	Modo de captura de tipo glitch	19-25
19.7	Aplicaciones del analizador lógico	19-26
	Ejercicios en el monitoreo de datos transportados a	
	vés de las líneas de buses	19-26
19.8	Glosario de términos de los analizadores lógicos	19.32
	Disparo	19-33
	Muestreo	19.33
	Visualización	19-34
	Memoria	19.35
	General	19.36
100	Terminología común en microprocesadores	19-36
19.9	1 0	19-37
	Pulsador lógico	19-37
19.11	Análisis de firma para la determinación de	10.97
10.10	errores digitales	19-37
	Bases del análisis de firma	19.38
19.13	Rutina de prueba en ROM	19-38
	Prueba del contenido en varios ROM	19-39
	Prueba de circuitos desconocidos	19-39
10.14	Técnicas para la detección de errores	19-40
19.14	Diseño de un análisis de firma	19-40
	Preguntas de repaso y respuestas sobre el	10.43
	análisis de firma	19-41

20. MICROONDAS

illas de Sofiwa instrucciones

20.1	Conceptos básicos	20-1
	Longitud de onda	20-1
	Región de las microondas	20-2
	La potencia como una cantidad fundamental	20-2
	Decibeles	20-2
20.2	Líneas de transmisión	20-4
	Impedancia característica	20-4
	Cable coaxial	20-4
	Líneas de transmisión con cables paralelos	20-6
	Línea plana y microbanda	20-6
	Otras formas	20-6
	Guías de ondas	20-10
	Líneas dieléctricas de transmisión	20-14
	Coeficiente de reflexión	20-15
	Razón de voltaje de ondas estacionarias	20-16
	Carta de Smith	20-17
	Transferencia de potencia	20-21
	Parámetros S	20.21
	Efecto pelicular	20-23
20.3	Componentes de circuitos	20-24
	Componentes pasivos lineales recíprocos	20.24
	Terminaciones	20-24
	Atenuador	20-25
	Atenuador variable	20.25
	Desplazador de fase	20.27
	Acoplador	20.28
	Híbridos	20-28
	Antenas	20-28
	Filtros	20-28
	Componentes pasivos lineales no recíprocos	20-29
	Aislador	20-29
	Circulador	20-29
	Componentes pasivos no lineales recíprocos	20-31
(12.25 gr.)	Detector	20-31
: A	Mezclador	20-31
	Limitador	20-31
	Componentes activos lineales recíprocos	20-33
	Interruptor	20-33
	Atenuadores	20-34
	Componentes activos lineales no recíprocos	20-36
	Amplificadores	20-36
20.4	Antenas	20-36
	Reciprocidad	20-36
	Radiador isotrópico	20-36
	Patrones de antenas	20-36
	Polarización	20-39
		A U U U

			Contenido	xxvii
		Directividad		20.39
		Ganancia		20-40
		Área eficaz		20-41
		Ancho del haz		20-41
		Estimación y direccionamiento del ancho del	haz	20-41
1		Conjuntos de antenas		20-43
		Multiplicación de patrones		20-45
. 4 .		Antenas de microondas		20.45
	20.5	Equipo de prueba		20.47
		Medidor de potencia		20-47
		Medidor SWR		20-49
		Línea ranurada		20-49
		Medidor de frecuencia		20-52
		Fuentes de RF		20-52
		Juego de prueba de regreso de barrido y péro	lida	
		por inserción		20-53
		Analizador de redes de microondas		20-54
	20.6	Bibliografía		20-54
21.	SIST	EMAS DE FIBRAS ÓPTICAS		
	21.1	Introducción		21-1
	21.2	Fibras y cables ópticos		21.5
		Guía de luz		21-5
		Atenuación		21-10
		Ancho de banda de la fibra		21-15
		Fibras cableadas		21-18
		Conexión de fibras		21-21
		Empalmes		21-21
		Conectores		21-23
		Acopladores		21-23
		Pérdidas de conectores por mal acoplamie	nto	21-24
	21.3			21.27
		Diodos emisores de luz		21.28
		Diodos láser de inyección		21-34
	21.4	Detectores y receptores ópticos		21.40
	•	Responsividad		21-42
		Potencia equivalente de ruido		21.45
		Sensibilidad		21.46
	21.5	Diseño del sistema		21-47 21-52
	21.6	Bibliografía selecta		21.32
22.	FILTI	ROS ACTIVOS		
	22.1	Introducción		22-1
	22.2	Filtros pasa bajas y pasa altas		22-2
	-	Filtros de primer orden		22.2
		Filtros amplificadores		22-5

	rittros de segundo orden	22.5
	Efecto Q	22-6
	Circuitos	22.7
	Datos de diseño	22-10
	Características del circuito	22-13
	Filtros de tercer orden y mayores	22-14
	Filtro de tercer orden con un solo	
	amplificador operacional	22-14
	Filtros en cascada	22-15
	Escala de atenuación	22-18
22.3	Filtros pasa banda y supresión de banda	22-19
	Filtros de banda amplia	22.19
	Filtros de banda estrecha	22-20
	Filtro pasa banda	22-20
	Filtro supresor de banda	22-23
22.4	Filtros de variables de estado	22-26
	Circuito básico	22.26
	Filtros en CI	22-28
	Funciones pasa bajas y pasa altas	22.28
	Función pasa banda	22-30
	Función para la supresión de banda	22.00
	(rechazo de banda)	22-31
	Filtros de orden superior	22-32
	Operación a baja frecuencia	22.32
	Filtros sintonizados por voltaje	22.33
22.5	Otros filtros	22-34
	Filtros elípticos	22-34
	Redes pasa todo	22-35
	Filtros digitales	22.37
22.6	Referencias y bibliografía	22.37
23. M UL	TÍMETROS DIGITALES	
23.1	Bloques de construcción básicos	23-1
23.2		23-3
23.3	Voltaje interno de referencia	23-4
23.4	Conversión de ca	23.4
23.5	Medición de resistencia	23-8
	Técnicas de conversión A/D	23-8
23.7	Rechazo de ruido	23-13
23.8	Cómo leer las especificaciones de un DMM	23-17
24. MED	ICIONES POR MEDIO DEL OSCILOSCOPIO	
24.1	Introducción	24-1
24.2	Controles del osciloscopio	24-2
	Sistema de visualización	24-2
	Localizador del haz	24-4
	Intensidad	24-4

	C	contenido	xxix
	Foco		24.5
	Rotación de la traza		24-5
	Sistema vertical		24.5
	Posición vertical		24-6
	Acoplamiento de la entrada		24-6
	Selector de VOLTS/DIV		24-6
	Volts variables por división		24.6
	Inversión del canal 2		24.7
	Modos de operación vertical		24.7
	Sistema horizontal		24-7
	Posición horizontal		24.9
	Segundos por división		24.9
	Segundos variable por división		24.9
	Amplificación horizontal		24.9
	Modo de operación horizontal		24.9
	Sistema de disparo		24-9
	Pendiente y nivel de disparo		24-10
	Retención variable del disparo		24-10
	Fuentes de disparo		24-12
	Modos de operación de disparo		24-13
	Acoplamiento de disparo		24-14
24.3	Mediciones con osciloscopio		24-14
	Seguridad		24-14
	Obtención del ajuste		24-14
	Sonda exploradora		24-15
	Compensación de la sonda exploradora		24-15
	Manejo de la sonda exploradora		24-16
	Formas de onda básica		24-17
	Técnicas de medición		24-18
	Mediciones directas y derivadas		24-18
	Mediciones de periodos		24-20
	Mediciones de frecuencias		24-21
	Mediciones de ondas rectangulares		24-21
	Mediciones de pulsos		24-22
	Mediciones de fases		24-23
	Mediciones XY		24-24
,	Mediciones diferenciales		24-25
	Mediciones del eje Z		24-26
	Mediciones de barrido retardado		24-26
24.4	Efectos del comportamiento del instrumento		24.30
	Tiempo de respuesta del instrumento y medicio	ón	
	de los tiempos de transición		24.30
	Relación del ancho de banda y tiempo de respu	uesta	24-32
	Ancho de banda del sistema de medición		24-34
	Carga de circuito		24-34
24.5	Osciloscopios con memoria	¢	24-35
	Osciloscopios con memoria de pantalla (CRT)		24-36
	Memoria CRT biestable		24-36
	Memoria CRT con persistencia variable		24-36

	Memoria CRT con transferencia rápida	24-36
	Velocidad de escritura memorizada	24.37
	Osciloscopios de memoria digital	24-38
	Cómo trabaja la memoria digital	24-38
	Comparación de las memorias digital y de CRT	24-39
	Especificaciones del osciloscopio de memoria digital	24-41
24.6	Selección de un osciloscopio	24-42
24.7	Bibliografía	24-44
APÉNI	DICE	
A.	El alfabeto griego	A-1
	Valores probables de las constantes físicas	A-1
	Factores de conversión y prefijos	A-2
	Tabla de decibeles	A-3
Fig. 1	Carta de reactancia	A-4
	Carta de reactancia	A-5
ÍNDICE		I-1



Diccionario Electrónica

1